

2002/3/15		110Ee	120Ee	120Lf
CPU	メーカー	Intel	Intel	Intel
	型式	Pentium III	Pentium III/Pentium III-S	Pentium III/Pentium III-S
	クロック周波数	1BGHz	1B/1.26/1.40GHz	1BGHz/1.26/1.40GHz
	最大実装個数	1	2	2
	CPU実装形式	FC-PGA	FC-PGA2	FC-PGA2
	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量 (/CPU)	32KB	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量 (/CPU)	256KB	256/512KB	256KB/512KB
メモリ	最大容量	1.5GB	4GB	6GB
	増設単位	1	1	2
	スロット数	3	4	6
	メモリアクセス方式	Non Interleave	Non Interleave	2Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	133MHz	133MHz
	駆動電圧 (V)	3.3V	3.3V	3.3V
	バッファ	無	無	有
BIOS	メーカー	Award	Phoenix	Phoenix
バス	チップセットメーカー	VIA	ServerWorks	ServerWorks
	チップセット名	Apollo Pro 133A Chipset	ServerSet III LE-T Chipset + CSB5	ServerSet III HE-SL Chipset + CSB5
	FSB周波数	133MHz	133MHz	133MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit	64bit	64bit
	I/Oバス幅	PCI:32bit	PCI:64/32bit	PCI:64/32bit
	PCIスロット数	PCI×4 (32bit/33MHz ×4)	PCI×6 (64bit/66MHz×2 32bit/33MHz×4)	PCI×6 (64bit/66MHz×4 32bit/33MHz×2)
拡張スロット	AGPスロット	1	—	—
	AGP実装	AGP実装	オンボード	オンボード
ビデオ	チップメーカー	ATI	ATI	ATI
	チップ型式	Rage XL	RageXL	RageXL
	ビデオRAM容量	8MB	8MB	4MB
	解像度 (表示色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)
	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	インタフェース	Ultra ATA66	Ultra ATA100	Ultra ATA100
	バス形式	PCI	PCI	PCI
SCSI	実装形式	オプション	オプション	オンボード
	バス形式	—	—	PCI
	チャネル数	—	—	2
	チップメーカー	—	—	Adaptec
	チップ型式	—	—	AIC-7899
	SCSIインタフェース	—	—	Ultra 160 SCSI × 2 *4
	—	—	—	—
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション	オプション
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	RealTek	Intel	Intel
	チップ型式	RTL8139C	82559	82550PM
	—	—	—	—
外部インタフェース (特に記述のないものは背面に実装)	シリアルポート	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2
	パラレルポート	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	SCSI	—	—	D-sub/ハーフピッチ68ピン×1(Ultra160 SCSI)
	ネットワーク	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×2
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	USBポート	4ピン×2	4ピン×2	4ピン×4(前面 × 1)
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	3 *1	3 *1	3 *1
	ディスクベイ(3.5")	3 *2	4(1"ハイト×4)	10(1"ハイト×10) *2
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(2モード対応, 720KB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(2モード対応, 720KB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	トレイロード型×1(14倍速以上, 最大40倍速) *3	トレイロード型×1(20倍速以上, 最大48倍速) *2	薄型、トレイロード型×1(10～24倍速) *3
	HDD	20/30/60GB IDE HDD または 9.1/18.1GB SCSI HDD	20/30/60GB IDE HDD または 9.1/18.1/36.3/73.2GB SCSI HDD	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD Hot-Plugモデルはホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	マイクロタワー	ミニタワー	ミドルタワー
	外形寸法 (W×D×H)	200mm×437mm×351mm	230mm×480mm×450mm	321mm×675mm×450mm
本体質量	ディスクレスモデル	10kg (最大搭載時 15kg)	18kg (最大搭載時 21kg)	20kg(最大搭載時38kg)
電源	電源モジュール	200W電源×1	264W電源 ×1	300W電源×1(HDD 非Hot-Plugモデル,最大1) 350W電源×1(HDD Hot-Plug対応モデル,最大2個, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100V±10%	AC100V±10%	AC100V±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz	50/60±1Hz
	皮相電力	275VA	275VA	280VA/420VA
最大消費電力	皮相電力	275VA	275VA	280VA/420VA
	有効電力	220W	264W	275W/410W
エネルギー消費効率	—	—	—	—
	—	—	—	—
稼働条件	温度	10～35℃	10～35℃	10～35℃
	湿度	20～80%	20～80%	20～80%
解像度 デバイスベイ ディスクベイ CD-ROM 内蔵SCSIデバイスの規格	解像度	—	—	—
	デバイスベイ	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済
	ディスクベイ	*2 デバイスベイにN8151-31を実装することで HDDベイ×3スロット占有済	—	*2 HDD Hot-Plugモデルで6台以上のHDDを接続する場合、増設用HDDケーブルが必須
	CD-ROM	*3 IDE接続	*2 IDE接続	*3 IDE接続
	内蔵SCSIデバイスの規格	*4 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または 接続	—	*4 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または FAST Wide SCSI接続
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—

2002/3/15		120Md	140Hb
CPU	メーカー	Intel	Intel
	型式	Pentium III Xeon	Pentium III Xeon
	クロック周波数	1GHz	700/900MHz
	最大実装個数	2	4
	CPU実装形式	スロット(Slot2)	スロット(Slot2)
キャッシュメモリ	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク
	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	256KB	1MB/2MB
メモリ	最大容量	4GB	16GB
	増設単位	1	4
	スロット数	4	16
	メモリアクセス方式	Non Interleave	4Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V
BIOS	パッファ	有	有
	メーカー	Phoenix	Phoenix
バス	チップセットメーカー	ServerWorks	ServerWorks
	チップセット名	ServerSet III LE Chipset + OSB4	ServerSet III HE Chipset +OSB4
	FSB周波数	133MHz	100MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit	64bit×4
	I/Oバス幅	PCI:64/32bit	PCI:64/32bit
拡張スロット	PCIスロット数	PCI×7 (64bit/66MHz ×3 32bit/33MHz ×4)	PCI×8 (64bit/66MHz ×2 64bit/33MHz ×4 32bit/33MHz ×2) W2Kのときホットプラグ対応.(64bit)
	AGPスロット	ー	ー
ビデオ	実装形式	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI
	チップ型式	Rage II C	Rage II C
	ビデオRAM容量	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)
	実装形式	オンボード	オンボード
	インタフェース	Ultra ATA33	Ultra ATA33
IDE	バス形式	PCI	PCI
	実装形式	オンボード	オンボード
SCSI	バス形式	PCI	PCI
	チャネル数	2	3
	チップメーカー	Adaptec	Adaptec
	チップ型式	AIC-7899	AIC-7899,-7880
	SCSIインタフェース	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI×1 Ultra SCSI(Wide) ×1 *4	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI×2 Ultra SCSI(Wide) ×1 *4
ディスプレイ	実装形式	オプション	オプション
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559
	シリアルポート	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2
外部インタフェース (特に記述のないものは背面に実装)	パラレルポート	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	SCSI	D-subハーフピッチ68ピン×1	D-subハーフピッチ68ピン×1
	ネットワーク	RJ-45×1	RJ-45×1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	USBポート	4ピン×2	4ピン×2
	拡張ベイ	デバイスベイ(5.25") ディスクベイ(3.5")	3 *1 10 *2
	ストレージ	FDD CD-ROMドライブ HDD	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB) トレイロード型 (20倍速以上、最大48倍速) *3 9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD
外形	筐体デザイン	ミドルタワー	ミドルタワー
	外形寸法 (W×D×H)	309mm×710mm×439mm	309mm×710mm×439mm
本体質量	ディスクレスモデル	28kg(最大搭載時 44kg)	37kg(最大搭載時 48kg)
電源	電源モジュール	450W電源×1(最大2個, ホットスワップ対応, 冗長機能)	450W電源×2(最大3個, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100V±10%	AC100±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz
最大消費電力	皮相電力	415VA	650VA
	有効電力	400W	600W
エネルギー消費効率		P III X933 0.060(J区分) P III X1G 0.050(J区分)	P III X700 0.12(I区分) P III X900 0.079(I区分)
稼働条件	温度	10～35℃	10～35℃
	湿度	20～80%	20～80%
	解像度		
	デバイスベイ	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済
	ディスクベイ	*2 6台以上のHDDを接続する場合,増設用HDDケージが必須	*2 6台以上のHDDを接続する場合,増設用HDDケージが必須
	CD-ROM	*3 IDE接続	*3 IDE接続
	内蔵SCSIデバイスの規格	*4 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または 接 締	*4 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または 接 締

2002/3/15		110Rc-1	120Rb-1	120Rd-2
CPU	メーカー	Intel	Intel	Intel
	型式	Pentium III/Celeron	Pentium III/Pentium III-S	Pentium III/Pentium III-S
	クロック周波数	P III 1BGHz/C850MHz	1BGHz/1.26/1.40GHz	1BGHz/1.26GHz
	最大実装個数	1	2	2
	CPU実装形式	FC-PGA	FC-PGA2	FC-PGA2
キャッシュメモリ	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク	ヒートシンク
	L1キャッシュ容量 (/CPU)	32KB	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量 (/CPU)	256KB/128KB	256KB/512KB	256KB/512KB
メモリ	最大容量	1.5GB	6GB	6GB
	増設単位	1	2	2
	スロット数	3	6	6
	メモリアクセス方式	Non Interleave	2Way Interleave	2Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	133MHz	133MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V	3.3V
	バッファ	有	有	有
BIOS	メーカー	Phoenix	Phoenix	Phoenix
バス	チップセットメーカー	VIA	ServerWorks	ServerWorks
	チップセット名	Apollo Pro 133A	ServerSet III HE-SL Chipset + CSB5	ServerSet III HE-SL Chipset + CSB5
	FSB周波数	P III 133MHz/C100MHz	133MHz	133MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit	64bit×1	64bit×1
	I/Oバス幅	PCI:32bit	PCI:64bit	PCI:64bit
拡張スロット	PCIスロット数	PCI×1 (32bit/33MHz ×1)	PCI×2 (64bit/66MHz ×2) うちLowProfile × 1	PCI×6 (64bit/66MHz ×6) うちLowProfile × 3
	AGPスロット	—	—	—
ビデオ	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI	ATI
	チップ型式	Rage XL	RageXL	RageXL
	ビデオRAM容量	4MB	8MB	8MB
	解像度(表示色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色) *1	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)
	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	インタフェース	Ultra ATA100	UltraATA 100	UltraATA 100
SCSI	バス形式	PCI	PCI	PCI
	実装形式	オプション	オンボード	オンボード
	バス形式	—	PCI	PCI
	チャネル数	—	2	2
	チップメーカー	—	Adaptec	Adaptec
	チップ型式	—	AIC-7899	AIC-7899
	SCSIインタフェース	—	Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) ×2	Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) ×2*3
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション	オプション
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps×2	100/10Mbps×2	100/10Mbps×2
	チップメーカー	Intel	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82550PM	82550PM
外部インタフェース (特に記述のないものは背面に実装)	シリアルポート	D-sub 9ピン×2(前面×1)	RJ-45×1(前面×1/背面×1で挿他)	D-sub9ピン×1・RJ-45×1(RJ-45は前面×1/背面×1で挿他)
	パラレルポート	—	—	—
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	SCSI	—	0.8ミリピッチ 68ピン×1	0.8ミリピッチ 68ピン×1
	ネットワーク	RJ-45×2	RJ-45×2	RJ-45×2
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1(マウスポートと共有)	ミニDIN 6ピン×1(マウスポートと共有)
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1(キーボードポートと共有)	ミニDIN 6ピン×1(キーボードポートと共有)
	USBポート	4ピン×2(前面×1)	4ピン×4(前面×2)	4ピン×4(前面×2)
	デバイスベイ(5.25")	1 *2	1 *1	1(CD-ROMで使用済) *1
ストレージ	ディスクベイ(3.5")	2	3(1"ハイト×3)	7(1"ハイト×7) *1
	FDD	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	薄型3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	薄型3.5"ドライブ×1 (3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)*1
	CD-ROMドライブ	薄型×1(10倍速以上, 最大24倍速) *3	薄型×1(10倍速以上, 最大24倍速) *2	薄型×1(10倍速以上, 最大24倍速) *1
	HDD	20/30/60GB IDE HDD または 9.1/18.1/36.3/73.2GB SCSI HDD	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD ホットスワップ対応 ラックマウント(1U)	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD ホットスワップ対応 ラックマウント(2U)
外形	筐体デザイン	ラックマウント(1U)	ラックマウント(1U)	ラックマウント(2U)
外形寸法 (W×D×H)		483mm×427mm×44mm 483mm×470mm×44mm (フロントベゼル装着時) 425mm×427mm×44mm (振置時)	483mm×615*mm×44mm (*フロントベゼル装着時660mm)	483mm×611*mm×88mm (*フロントベゼル装着時656mm)
本体質量	ディスクレスモデル	8kg(最大搭載時 10kg)	10kg(最大搭載時14kg)	20kg(最大搭載時27kg)
電源	電源モジュール	200W電源×1	250W電源×1	350W電源×1
				オプションで1台追加し、1+1冗長構成が可能。
	電圧	AC100V±10%	AC100V±10%	AC100V±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz	50/60±1Hz
最大消費電力	皮相電力	153VA	200VA	360VA
	有効電力	150W	198W	350W
エネルギー消費効率		P III 1BG 0.017(L区分) C850 0.020(L区分)	P III 1BG 0.060(J区分) P III-S1.26G 0.060(J区分) P III-S1.40G 0.060(J区分)	P III 1BG 0.060(J区分) P III-S1.26G 0.060(J区分) P III-S1.40G 0.060(J区分)
稼働条件	温度	10～35℃	10～35℃	10～35℃
	湿度	20～80%	20～80%	20～80%
	解像度	*1 Virtual Display Modeでの表示		
	デバイスベイ	*2 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 FDD/CD-ROMとHDD1スロット挿他、FDD/CD-ROM使用時はHDD最大6台
	ディスクベイ			
CD-ROM 内蔵SCSIデバイスの規格		*3 IDE接続	*2 IDE接続 *3 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または 接続	*2 IDE接続 *3 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または 接続
				*4 PCI#4にN8103-52ディスクアレイコントローラを搭載時は PCI #3はN8504-39A、N8104-85、N8504-80以外は搭載不可。

2002/3/15		140Ra-4	180Rb-7
CPU	メーカー	Intel	Intel
	型式	Pentium III Xeon	Pentium III Xeon
	クロック周波数	700/900MHz	700/900MHz
	最大実装個数	4	8
	CPU実装形式	スロット(Slot2)	スロット(Slot2)
キャッシュメモリ	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク
	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	1/2MB	2MB
	最大容量	16GB	32GB(N8102-116増設時)
	増設単位	4	4
メモリ	スロット数	16	16(標準) 32(N8102-116増設時)
	メモリアクセス方式	4Way Interleave	Non-Interleave(標準) 2way Interleave(N8102-116増設時)
	誤り検出・訂正	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン
	動作クロック	100MHz	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V
	バツファ	有	有
	BIOS	メーカー	Phoenix
	バス	チップセットメーカー	ServerWorks
バス	チップセット名	ServerSet III HE Chipset + OSB4	Intel
	FSB周波数	100MHz	Profusion with PCI-X
	システムバス幅(データ部)	64bit	100MHz
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	64bit
	メモリバス幅	64bit×4	36bit
	I/Oバス幅	PCI:64/32bit	64bit
	拡張スロット	PCIスロット数	PCI-X×4, PCI×6 (64bit/100MHz PCI-X×4 64bit/33MHz PCI×6)
ビデオ	AGPスロット	PCI×8 (64bit/66MHz ×2 64bit/33MHz ×4 32bit/33MHz ×2)	—
	実装形式	オンボード	—
	チップメーカー	ATI	オンボード
	チップ型式	Rage II C	ATI
	ビデオRAM容量	RageXL	4MB
	解像度(表示色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色)	8MB 640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色) 1600×1200(1677万色)
	IDE	実装形式	オンボード
	インタフェース	Ultra ATA33	オンボード
SCSI	バス形式	PCI	Ultra ATA33
	実装形式	オンボード	PCI
	バス形式	PCI	PCI
	チャネル数	3	2
	チップメーカー	Adaptec	Qlogic
	チップ型式	AIC-7899,-7880	ASP12160
	SCSIインタフェース	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) ×2*3 Ultra SCSI(Wide) ×1*3	Ultra160 SCSI ×2
ディスプレイ	実装形式	オプション	オプション
ネットワーク	実装形式	オンボード	ADD ON PCI Card
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82550EY
	外部インタフェース (特に記述のないものは背面に実装)	シリアルポート	D-sub 9ピン×2
外部インタフェース (特に記述のないものは背面に実装)	パラレルポート	D-sub 25ピン×1	D-sub 9ピン×2
	ディスプレイ	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1
	SCSI	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	ネットワーク	D-Subハープ68ピン×1	0.8ミリピッチ 68ピン×1
	キーボードポート	RJ-45×1	RJ-45×1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	USBポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	USBポート	4ピン×2	4ピン×2
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	1	1 *1
	ディスクベイ(3.5")	5(1"ハイト×5)	2(1"ハイト)
	FDD	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(2モード対応, 720KB/1.44MB)
ストレージ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ
	HDD	薄型×1(10倍速以上 最大24倍速) *2 9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD	トレイロード型×1(20倍速以上 最大48倍速) *2 9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD
	HDD	ホットスワップ対応 ラックマウント(4U)	ホットスワップ対応 ラックマウント(7U)
外形	筐体デザイン	483mm×689mm×178mm	483mm×735mm×310mm
	外形寸法 (W×D×H)	(*フロントベゼル装着時741mm)	(*フロントベゼル装着時760mm)
本体質量	ディスクレスモデル	35kg(最大搭載時 37kg)	50Kg(最大搭載時80Kg)
電源	電源モジュール	350W電源×2(最大3個, ホットスワップ対応, 冗長機能)	750W電源×2(最大3台, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100±10%	AC100±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz
	最大消費電力	550VA	918VA
最大消費電力	皮相電力	500W	900W
	有効電力	500W	900W
エネルギー消費効率		P III X700 0.10(I区分) P III X900 0.080(I区分)	P III X700 0.050(F区分) P III X900 0.034(F区分)
稼働条件	温度	10～35℃	10～35℃
	湿度	20～80%	20～80%

解像度

デバイスベイ

ディスクベイ

CD-ROM

内蔵SCSIデバイスの規格

*2 IDE接続

*3 内蔵SCSIデバイス

(HDDは除く)は

Ultra SCSI(Wide)または

Ultra SCSIまたは

FAST SCSI接続または

接続

*1 CD-ROMで1スロット占有済

*2 IDE接続